

3 明细报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：正投采公-[2023]071001

项目名称：软件定义智能设备全域控制实验室建设项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	VCU HIL	dSPACE	1、处理器板卡： SCALEXIO 处理器单元 - 型号 Intel XEON® E3-1275v6； 2、可编程电源：- 型号 Lambda 40V38A1.5 kW	满足采购需求表内技术要求	1	套	1640000	1640000
2	MCU HIL	dSPACE	1、处理器板卡： SCALEXIO 处理器单元 - 型号 Intel XEON® E3-1275v6； 2、可编程电源：- 型号 Lambda 40V38A1.5 kW	满足采购需求表内技术要求	1	套	1020000	1020000



3	BMS HIL	dSPACE	1、处理器板卡： SCALEXIO 处理器单元 - 型号 Intel XEON® E3-1275v6； 2、可编程电源：- 型号 Lambda 40V38A1.5 kW 3、高压可编程电源（国产设备） - 型号 ITECH 1000V10A18 00W	满足采购需求表内技术要求	1	套	1695000	1695000
4	技术服务	西部智联	/	满足采购需求表内技术要求	1	项	95000	95000
合 计								4450000

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：西部科学城智能网联汽车创新中心（重庆）有限公司

日期：2023年08月21日